

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI  
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011699971 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 98-116881/199811

XRPX Acc No: N98-093793

**Electron emitting element of electron source for display device e.g.  
colour TV - has pair of mutually opposing electrodes which is arranged  
via gap**

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
JP 10003848	A	19980106	JP 96172879	A	19960613	H01J-001/30	199811 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96172879 A 19960613

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
JP 10003848	A		16			

Abstract (Basic): JP 10003848 A

The electron emitting element has a pair of mutually opposing electrodes (2,3) arranged via a gap (4). A refractory metal (5) is deposited on both sides of the gap.

An electron emission part (6) consisting of carbon or its compound is formed on the gap.

ADVANTAGE - Increases efficiency of electron emission. Enables to control position and shape of electron emission part, accurately. Prevents reduction of image quality and increase of power consumption. Enables to attain equalisation of electron emission characteristics.

Dwg.1/16

Title Terms: ELECTRON; EMIT; ELEMENT; ELECTRON; SOURCE; DISPLAY; DEVICE;  
COLOUR; TELEVISION; PAIR; MUTUAL; OPPOSED; ELECTRODE; ARRANGE; GAP

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-009/02; H01J-031/12

File Segment: EPI

DIALOG(R)File 345:Inpad Fam.& Legal Stat  
(c) 2000 EPO. All rts. reserv.

14146884

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 10003848 A2 980106 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 10003848	A2	980106	JP 96172879	A	960613

(BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 96172879 A 960613

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 10003848 A2 980106

ELECTRON EMISSION ELEMENT, ELECTRON SOURCE, IMAGE FORMING DEVICE, AND  
MANUFACTURE THEREOF (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): MITOME MASANORI

Priority (No,Kind,Date): JP 96172879 A 960613

Applic (No,Kind,Date): JP 96172879 A 960613

IPC: \* H01J-001/30; H01J-009/02; H01J-031/12

Derwent WPI Acc No: \* G 98-116881; G 98-116881

Language of Document: Japanese

05720748 \*\*Image available\*\*

ELECTRON EMISSION ELEMENT, ELECTRON SOURCE, IMAGE FORMING DEVICE, AND  
MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: 10-003848 A]

PUBLISHED: January 06, 1998 (19980106)

INVENTOR(s): MITOME MASANORI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP  
(Japan)

APPL. NO.: 08-172879 [JP 96172879]

FILED: June 13, 1996 (19960613)

INTL CLASS: [6] H01J-001/30; H01J-009/02; H01J-031/12

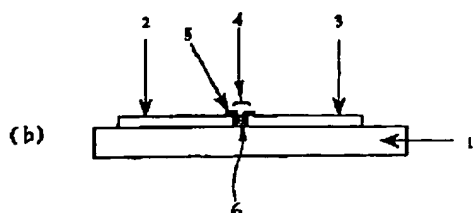
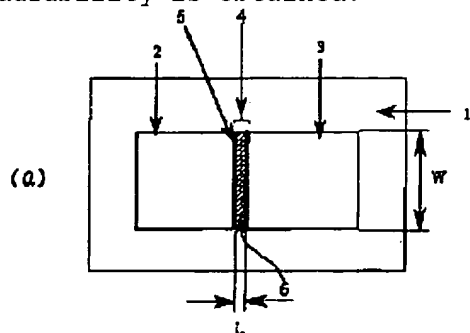
JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 29.4 (PRECISION  
INSTRUMENTS -- Business Machines); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid  
State Components); 44.6 (COMMUNICATION -- Television); 44.9  
(COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION PROCESSING --  
Input Output Units)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM); R020 (VACUUM TECHNIQUES); R044  
(CHEMISTRY -- Photosensitive Resins)

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electron emission element as an  
electron beam source capable of realizing a high-quality image forming  
device.

SOLUTION: Element electrodes 2 and 3 are opposite to each other via a gap  
4, a high-melting point metal 5 is deposited on both sides of the gap part  
4, and an electron emission part 6 having carbon and/or carbon compound is  
formed in the gap 4. Thus, the position and shape of the electron emission  
part 6 can be controlled precisely, uniformity of element characteristics  
is realized, and an element with high electron emission efficiency and  
durability is obtained.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-3848

(43) 公開日 平成10年(1998) 1月6日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 J	1/30		H 0 1 J	B
	9/02			B
	31/12		31/12	C

審査請求 未請求 請求項の数12 F D (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願平8-172879

(22) 出願日 平成8年(1996) 6月13日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 三留 正則

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 豊田 善雄 (外1名)

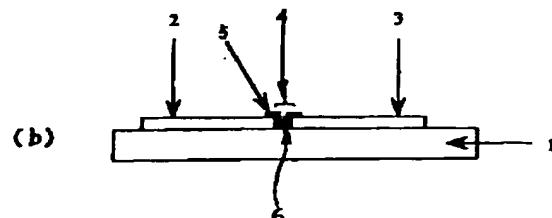
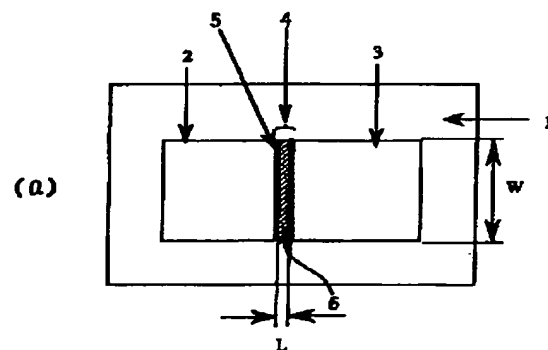
(54) 【発明の名称】 電子放出素子、電子源、画像形成装置及びそれらの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 高品位画像形成装置を実現し得る電子ビーム源としての電子放出素子を提供する。

【解決手段】 間隙部4を介して素子電極2、3が互いに対向しており、間隙部4の両側に高融点金属5が堆積されており、かつ間隙部4に炭素又は／及び炭素化合物を有する電子放出部6が形成されていることを特徴とする電子放出素子。

【効果】 電子放出部6の位置と形状を精度良く制御でき、素子特性の均一化が実現されると共に、電子放出効率及び耐久性の高い素子となる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に電子放出部を有する電子放出素子において、前記一対の電極は狭い間隙部を介して互いに対向しており、該間隙部の両側に高融点金属が堆積しており、かつ該間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を有する電子放出部が形成されていることを特徴とする電子放出素子。

【請求項2】 前記高融点金属が、タングステン又はレニウムであることを特徴とする請求項1に記載の電子放出素子。

【請求項3】 前記間隙部の間隔が、100nm以下であることを特徴とする請求項1に記載の電子放出素子。

【請求項4】 請求項1～3のいずれかに記載の電子放出素子の製造方法であって、前記一対の電極となる電極膜を形成する工程と、該電極膜に間隙部を形成するとともに該間隙部の両側に高融点金属を堆積させる工程と、該間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を堆積させる工程とを含むことを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項5】 前記電極膜に間隙部を形成するとともに該間隙部の両側に高融点金属を堆積させる工程が、高融点金属を含んだ有機ガス雰囲気下において、電極膜に集束イオンビームを照射する工程であることを特徴とする請求項4に記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項6】 前記間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を堆積させる工程が、有機物質のガスを含む雰囲気下において、前記電極膜に間隙部を設けることで形成された前記一対の電極間に電圧を印加する工程であることを特徴とする請求項4に記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項7】 入力信号に応じて電子を放出する電子源であって、請求項1～3のいずれかに記載の電子放出素子を、基板上に複数個配置したことを特徴とする電子源。

【請求項8】 前記電子放出素子の複数が梯子状に配置されており、個々の電子放出素子の両電極が並列に二本の行配線に接続されており、更に変調手段を有することを特徴とする請求項7に記載の電子源。

【請求項9】 前記複数の電子放出素子がマトリクス状に配置されており、個々の電子放出素子の一方の電極を行配線に接続し、個々の電子放出素子の他方の電極を前記行配線と直交する列配線に接続したことを特徴とする請求項7に記載の電子源。

【請求項10】 請求項7～9のいずれかに記載の電子源の製造方法において、前記複数の電子放出素子を請求項4～6のいずれかに記載の方法で製造することを特徴とする電子源の製造方法。

【請求項11】 入力信号に基づいて画像を形成する装置であって、少なくとも、請求項7～9のいずれかに記載の電子源と、画像形成部材とによって構成されたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項12】 請求項11に記載の画像形成装置の製

造方法において、前記電子源を請求項10に記載の方法で製造することを特徴とする画像形成装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子放出素子、該電子放出素子を多数個配置してなる電子源、該電子源を用いて構成した表示装置や露光装置等の画像形成装置、及びそれらの製造方法に関する。

## 【0002】

10 【従来の技術】従来、電子放出素子には大別して熱電子放出素子と冷陰極電子放出素子の2種類が知られている。冷陰極電子放出素子には電界放出型（以下、「FE型」と称す。）、金属／絶縁層／金属型（以下、「MIM型」と称す。）や表面伝導型電子放出素子等が有る。

【0003】FE型の例としては、W. P. Dyke and W. W. Dolan, "Field Emission", *Advance in Electron Physics*, 8, 89 (1956) あるいはC. A. Spindt, "Physical Properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones", *J. Appl. Phys.*, 47, 5248 (1976) 等に開示されたものが知られている。

【0004】MIM型の例としては、C. A. Mead, "Operation of Tunnel-Emission Devices", *J. Appl. Phys.*, 32, 646 (1961) 等に開示されたものが知られている。

30 【0005】表面伝導型電子放出素子の例としては、M. I. Elinson, *Radio Eng. Electron Phys.*, 10, 1290 (1965) 等に開示されたものがある。

【0006】表面伝導型電子放出素子は、絶縁性基板上に形成された小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が生ずる現象を利用するものである。この表面伝導型電子放出素子としては、前記エリンソン等によるSnO<sub>2</sub> 薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの[G. Dittmer: "Thin Solid Films", 9, 317 (1972)]、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / SnO<sub>2</sub> 薄膜によるもの[M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.", 519 (1975)]、カーボン薄膜によるもの[荒木久 他: 真空, 第26巻, 第1号, 22頁 (1983)] 等が報告されている。

40 【0007】これらの表面伝導型電子放出素子の典型的な例として、前述のM. ハートウェルの素子構成を図16に模式的に示す。同図において1は基板である。7は導電性膜で、H型形状のパターンに形成された金属酸化物薄膜等からなり、後述の通電フォーミングと呼ばれる

通電処理により電子放出部6が形成される。尚、図中の素子電極間隔 $l$ は、 $0.5 \sim 1 \text{ mm}$ 、 $W'$ は、 $0.1 \text{ mm}$ で設定されている。

【0008】これらの表面伝導型電子放出素子においては、電子放出を行う前に導電性膜7を予め通電フォーミングと呼ばれる通電処理によって電子放出部6を形成するのが一般的である。即ち、通電フォーミングとは、前記導電性膜7の両端に電圧を印加通電し、導電性膜7を局部的に破壊、変形もしくは変質させて構造を変化させ、電氣的に高抵抗な状態の電子放出部6を形成する処理である。尚、電子放出部6では導電性膜7の一部に亀裂が発生しており、その亀裂付近から電子放出が行われる。

【0009】上述の表面伝導型電子放出素子は、構造が単純であることから、大面積に亘って多数素子を配列形成できる利点がある。そこで、この特徴を活かすための種々の応用が研究されている。例えば、荷電ビーム源、表示装置等の画像形成装置への利用が挙げられる。

【0010】従来、多数の表面伝導型電子放出素子を配列形成した例としては、並列に表面伝導型電子放出素子を配列し、個々の表面伝導型電子放出素子の両端（両素子電極）を配線（共通配線とも呼ぶ）にて夫々結線した行を多数行配列（梯子型配置とも呼ぶ）した電子源が挙げられる（例えば、特開昭64-31332号公報、特開平1-283749号公報、同2-257552号公報）。

【0011】また、特に表示装置においては、液晶を用いた表示装置と同様の平板型表示装置とすることが可能で、しかもバックライトが不要な自発光型の表示装置として、表面伝導型電子放出素子を多数配置した電子源と、この電子源からの電子線の照射により可視光を発光する蛍光体とを組み合わせた表示装置が提案されている（アメリカ特許第5066883号明細書）。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の表面伝導型電子放出素子においては、次のような問題があった。

【0013】即ち、前述の通電フォーミングにより導電性膜7の一部に形成される電子放出部6の形態は、導電性膜7の膜質、基板の種類、基板の表面状態、フォーミング時の雰囲気などに強く依存するため、その位置や形状を精度良く制御し難く、例えばその幅は $10 \text{ nm} \sim 1000 \text{ nm}$ 程度のバラツキを持つ場合がある。このことは、素子の特性を均一にする上で困難をもたらし、複数の電子放出素子を配置した電子源や、それを用いた画像形成装置などを作成した場合、電子放出量のバラツキ、画面の明るさのバラツキが生じる場合がある。

【0014】また、前記電子源、画像形成装置等に用いられる電子放出素子については、明るい表示画像を安定して提供できるよう更に安定な電子放出特性及び電子放

出の効率向上が要望されている。

【0015】上記電子放出の効率とは、例えば前述の表面伝導型電子放出素子であれば、導電性膜の両端に電圧を印加した際に、これに流れる電流（以下、「素子電流」と呼ぶ。）と真空中に放出される電流（以下、「放出電流」と呼ぶ。）との比で評価されるものであり、素子電流が小さく、放出電流が大きい電子放出素子が望まれている。

【0016】安定的に制御し得る電子放出特性と効率のより一層の向上がなされれば、例えば蛍光体を画像形成部材とする画像形成装置においては、低電流で明るい高品位な画像形成装置、例えばフラットテレビが実現される。また、低電流化に伴い、画像形成装置を構成する駆動回路等のローコスト化も図れる。

【0017】しかしながら、上述のM. ハートウェルの電子放出素子にあっては、安定な電子放出特性及び電子放出効率について、必ずしも満足のゆくものが得られておらず、これを用いて高輝度で動作安定性に優れた画像形成装置を提供することは極めて難しいというのが実状である。

【0018】従って、上記のような応用に用いられる電子放出素子は、実用的な印加電圧に対して良好な電子放出特性を有し、且つ長時間にわたってその特性を保持し続けられることが必要である。

【0019】本発明の目的は、上述した解決すべき技術的課題を解決し、電子放出部の位置と形状を精度良く制御し、素子特性のバラツキを解消すると共に、耐久性を高め安定な電子放出特性を有し、電子放出の効率向上を図った電子放出素子を提供することにある。本発明の別の目的は、高輝度で動作安定性に優れた画像形成装置を提供することにある。

【0020】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成すべく成された本発明の構成は、以下の通りである。

【0021】即ち、本発明の第一は、一対の電極間に電子放出部を有する電子放出素子において、前記一対の電極は狭い間隙部を介して互いに対向しており、該間隙部の両側に高融点金属が堆積しており、かつ該間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を有する電子放出部が形成されていることを特徴とする電子放出素子にある。

【0022】上記本発明第一の電子放出素子は、さらにその特徴として、「前記高融点金属が、タングステン又はレニウムである」こと、「前記間隙部の間隔が、 $100 \text{ nm}$ 以下である」こと、を含む。

【0023】また、本発明の第二は、上記本発明第一の電子放出素子の製造方法であって、前記一対の電極となる電極膜を形成する工程と、該電極膜に間隙部を形成するとともに該間隙部の両側に高融点金属を堆積させる工程と、該間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を堆積させる工程とを含むことを特徴とする電子放出素子の製造方

法にある。

【0024】上記本発明第二の製造方法は、さらにその特徴として、「前記電極膜に間隙部を形成するとともに該間隙部の両側に高融点金属を堆積させる工程が、高融点金属を含んだ有機ガス雰囲気下において、電極膜に集束イオンビームを照射する工程である」こと、「前記間隙部に炭素又は／及び炭素化合物を堆積させる工程が、有機物質のガスを含む雰囲気下において、前記電極膜に間隙部を設けることで形成された前記一対の電極間に電圧を印加する工程である」こと、をも含む。

【0025】また、本発明の第三は、入力信号に応じて電子を放出する電子源であって、上記本発明第二の電子放出素子を、基板上に複数個配置したことを特徴とする電子源にある。

【0026】上記本発明第三の電子源は、さらにその特徴として、「前記電子放出素子の複数が梯子状に配置されており、個々の電子放出素子の両電極が並列に二本の行配線に接続されており、更に変調手段を有する」こと、「前記複数の電子放出素子がマトリクス状に配置されており、個々の電子放出素子の一方の電極を行配線に接続し、個々の電子放出素子の他方の電極を前記行配線と直交する列配線に接続した」こと、をも含む。

【0027】また、本発明の第四は、上記本発明第三の電子源の製造方法において、前記複数の電子放出素子を上記本発明第二の方法で製造することを特徴とする電子源の製造方法にある。

【0028】また、本発明の第五は、入力信号に基づいて画像を形成する装置であって、少なくとも、上記本発明第三の電子源と、画像形成部材とによって構成されたことを特徴とする画像形成装置にある。

【0029】さらに、本発明の第六は、上記本発明第五の画像形成装置の製造方法において、前記電子源を上記本発明第四の方法で製造することを特徴とする画像形成装置の製造方法にある。

【0030】本来、表面伝導型電子放出素子等の冷陰極型の電子放出素子は、低電力で駆動できることが大きな特徴である。しかし、電子放出部の大きさが大変小さいことから、例えば低い駆動電圧であっても、電子放出部は高い濃度の電子衝撃や高温に曝されている。表面伝導型電子放出素子の特性劣化は、少なくとも、これらが主要な要因の一部となっていると考えられることから、電子放出部付近は、これらに十分耐え得るような材料を選ぶ必要がある。

【0031】しかしながら、融点が例えば3000℃以上の代表的な金属（タングステン、レニウムなど）は酸化しやすいなど、電極材料としては必ずしも扱いやすい材料ではない。

【0032】そこで本発明では、電子放出部となる電極間の間隙部の両側にのみ局所的に高融点金属を堆積させることにより、電子放出素子の劣化防止を図っているも

のである。更に本発明では、電子放出部の位置と形状を制御すべく、予め電子放出部となる間隙部を電極間に形成している。この位置と形状が制御された間隙部の形成方法としては、例えばフォトリソ技術や集束イオンビーム技術などが考えられるが、本発明の製造方法では間隙部の形成と高融点金属の堆積を同時に行うことができる集束イオンビーム技術を用いている。

【0033】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施態様を示す。

【0034】図1は、本発明の電子放出素子の一構成例を示す模式図であり、図1(a)は平面図、図1(b)は縦断面図である。図1において、1は基板、2と3は電極（素子電極）、4は素子電極2、3間に形成された間隙部、5は間隙部4の両側に堆積した高融点金属である。また、6は間隙部4に形成された電子放出部であり、炭素又は／及び炭素化合物を有する。

【0035】基板1としては、石英ガラス、Na等の不純物含有量を減少させたガラス、青板ガラス、青板ガラスにスパッタ法等によりSiO<sub>2</sub>を積層した積層体、アルミナ等のセラミックス及びSi基板等を用いることができる。

【0036】対向する素子電極2、3の材料としては、一般的な導体材料を用いることができ、例えばNi、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、Pd等の金属或は合金及びPd、Ag、Au、RuO<sub>2</sub>、Pd-Ag等の金属或は金属酸化物とガラス等から構成される印刷導体、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub>等の透明導電体及びポリシリコン等の半導体導体材料等から適宜選択される。

【0037】素子電極長さW、間隙部4の間隔Lは、応用される形態等を考慮して、設計される。

【0038】素子電極長さWは、電極の抵抗値や電子放出特性も考慮して、数μm～数百μmの範囲とすることができる。

【0039】間隙部4の間隔Lは、100nm以下であることが好ましく、50nm以下とするのがより好ましい。間隙部4の間隔Lが100nmを超えると、後述する活性化処理により均一且つ良質な炭素又は／及び炭素化合物を当該間隙部4に堆積させることが困難となり、高効率で均一な電子放出特性が得難くなる。

【0040】間隙部4の両側には、タングステン、レニウムなどの高融点金属5が堆積しており、間隙部4に形成された電子放出部6は、後述する活性化処理に伴い炭素又は／及び炭素化合物を含有している。

【0041】上述の電子放出素子の製造方法としては様々な方法があるが、その一例を図2の製造工程図に基づいて以下に説明する。尚、図2においても図1に示した部位と同じ部位には図1に付した符号と同一の符号を付している。

【0042】1) 基板1を洗剤、純水及び有機溶剤等を用いて十分に洗浄した後、真空蒸着法、スパッタ法等により電極材料を堆積し、電極膜8を形成する(図2(a))。

【0043】2) 次に、タングステン、レニウムなどの高融点金属を含んだ有機金属ガス(例えば、カルボニル化合物)の雰囲気下において、集束イオンビーム(FIB)技術を用いて、電極膜8に間隙部4を形成する(図2(b))。

【0044】この時、一般に集束イオンビームは、中心部分が強度が強く周辺部は弱くなっているため、強度の強い部分では、イオンによるスパッター作用が強く、電極膜8が削られ、電気的に絶縁された間隙部4が形成される。これに対して、強度の弱い部分では、スパッター作用より、イオンビームによって分解された有機金属ガス分子から金属が堆積していく作用の方が上回り、高融点金属5によるコーティングが行われる。

【0045】3) 次に、活性化工程と呼ばれる処理を施す。活性化工程とは、素子電極2、3間の間隙部4に炭素あるいは炭素化合物を堆積させ、電子放出部6を形成する(図2(c))工程である。

【0046】活性化工程は、例えば、有機物質のガスを含有する雰囲気下で、素子電極2、3間にパルスの印加を繰り返すことで行うことができる。この雰囲気は、例えば油拡散ポンプやロータリーポンプなどを用いて真空容器内を排気した場合に雰囲気内に残留する有機ガスを利用して形成することができる他、イオンポンプなどにより一旦十分に排気した真空中に適当な有機物質のガスを導入することによっても得られる。このときの好ましい有機物質のガス圧は、前述の素子の形態、真空容器の形状や、有機物質の種類などにより異なるため、場合に依り適宜設定される。適当な有機物質としては、アルカン、アルケン、アルキンの脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水素類、アルコール類、アルデヒド類、ケトン類、アミン類、フェノール、カルボン、スルホン酸等の有機酸類等を挙げることが出来、具体的には、メタン、エタン、プロパンなど $C_n H_{2n+2}$ で表される飽和炭化水素、エチレン、プロピレンなど $C_n H_{2n}$ 等の組成式で表される不飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、メタノール、エタノール、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メチルエチルケトン、メチルアミン、エチルアミン、フェノール、蟻酸、酢酸、プロピオン酸等が使用できる。この処理により、雰囲気中に存在する有機物質から、炭素あるいは炭素化合物が間隙部4に堆積し、素子電流 $I_f$ 、放出電流 $I_e$ が、著しく変化して増加するようになり、電子放出部6が形成される。

【0047】炭素あるいは炭素化合物とは、例えばグラファイト(いわゆるHOPG、PG、GCを包含するもので、HOPGはほぼ完全なグラファイト結晶構造、PGは結晶粒が20nm程度で結晶構造がやや乱れたも

の、GCは結晶粒が2nm程度になり結晶構造の乱れがさらに大きくなったものを指す。)・非晶質カーボン(アモルファスカーボン及び、アモルファスカーボンと前記グラファイトの微結晶の混合物を指す。)であり、その膜厚は、50nm以下の範囲とするのが好ましく、30nm以下の範囲とすることがより好ましい。

【0048】上記活性化工程で用いる電圧波形の例を図3に示す。

【0049】電圧波形は、特にパルス波形が好ましい。これにはパルス波高値を定電圧としたパルスを連続的に印加する図3(a)に示した手法と、パルス波高値を増加させながらパルスを印加する図3(b)に示した手法がある。

【0050】まず、パルス波高値を定電圧とした場合について図3(a)で説明する。図3(a)におけるT1及びT2は電圧波形のパルス幅とパルス間隔である。三角波の波高値は、表面伝導型電子放出素子の形態に応じて適宜選択される。このような条件のもと、例えば、数秒から数十分間電圧を印加する。パルス波形は、三角波に限定されるものではなく、矩形波等の所望の波形を採用することができる。

【0051】次に、パルス波高値を増加させながら電圧パルスを印加する場合について図3(b)で説明する。図3(b)におけるT1及びT2は、図3(a)に示したのと同様とすることができる。三角波の波高値は、例えば0.1Vステップ程度ずつ、増加させることができる。

【0052】活性化工程の終了判定は、素子電流 $I_f$ と放出電流 $I_e$ を測定しながら、適宜行うことができる。なお、パルス幅、パルス間隔、パルス波高値などは適宜設定される。

【0053】4) このような工程を経て得られた電子放出素子は、安定化工程を行うことが好ましい。この工程は、真空容器内の有機物質を排気する工程である。真空容器を排気する真空排気装置は、装置から発生するオイルが素子の特性に影響を与えないように、オイルを使用しないものを用いるのが好ましい。具体的には、ソーブションポンプ、イオンポンプ等の真空排気装置を挙げることが出来る。

【0054】前記活性化の工程で、排気装置として油拡散ポンプやロータリーポンプを用い、これから発生するオイル成分に由来する有機ガスを印した場合には、この成分の分圧を極力低く抑える必要がある。真空容器内の有機成分の分圧は、上記炭素あるいは炭素化合物がほぼ新たに堆積しない分圧で $1 \times 10^{-8}$  Torr以下が好ましく、さらには $1 \times 10^{-10}$  Torr以下が特に好ましい。さらに真空容器内を排気するときには、真空容器全体を加熱して、真空容器内壁や、電子放出素子に吸着した有機物質分子を排気しやすくするのが好ましい。このときの加熱条件は、80~250℃好ましくは150℃



以上で、できるだけ長時間処理するのが望ましいが、特にこの条件に限るものではなく、真空容器の大きさや形状、電子放出素子の構成などの諸条件により適宜選ばれる条件により行う。真空容器内の圧力は極力低くすることが必要で、 $1 \times 10^{-7}$  Torr以下が好ましく、さらには $1 \times 10^{-8}$  Torr以下が特に好ましい。

【0055】安定化工程を行った後の、駆動時の雰囲気は、上記安定化処理終了時の雰囲気を維持するのが好ましいが、これに限るものではなく、有機物質が十分除去されていれば、圧力自体は多少上昇しても十分安定な特性を維持することが出来る。このような真空雰囲気を採用することにより、新たな炭素あるいは炭素化合物の堆積を抑制でき、結果として素子電流  $I_f$ 、放出電流  $I_e$  が、安定する。

【0056】上述した工程を経て得られた本発明を適用可能な電子放出素子の基本特性について、図4、図5を参照しながら説明する。

【0057】図4は、真空処理装置の一例を示す模式図であり、この真空処理装置は測定評価装置としての機能をも兼ね備えている。図4においても、図1に示した部位と同じ部位には図1に付した符号と同一の符号を付している。

【0058】図4において、55は真空容器であり、56は排気ポンプである。真空容器55内には電子放出素子が配されている。また、51は電子放出素子に素子電圧  $V_f$  を印加するための電源、50は素子電極2、3間を流れる素子電流  $I_f$  を測定するための電流計、54は素子の電子放出部5より放出される放出電流  $I_e$  を捕捉するためのアノード電極、53はアノード電極54に電圧を印加するための高圧電源、52は電子放出部5より放出される放出電流  $I_e$  を測定するための電流計である。一例として、アノード電極54の電圧を1KV~10KVの範囲とし、アノード電極54と電子放出素子との距離  $H$  を2mm~8mmの範囲として測定を行うことができる。

【0059】真空容器55内には、不図示の真空計等の真空雰囲気下での測定に必要な機器が設けられていて、所望の真空雰囲気下での測定評価を行えるようになっている。

【0060】排気ポンプ56は、ターボポンプ、ロータリーポンプ等からなる通常の高真空装置系と、イオンポンプ等からなる超高真空装置系とにより構成されている。ここに示した電子放出素子基板を配した真空処理装置の全体は、不図示のヒーターにより加熱できる。従って、この真空処理装置を用いると、前述の活性化工程以降の工程も行うことができる。

【0061】図5は、図4に示した真空処理装置を用いて測定された放出電流  $I_e$  及び素子電流  $I_f$  と、素子電圧  $V_f$  との関係を模式的に示した図である。図5においては、放出電流  $I_e$  が素子電流  $I_f$  に比べて著しく小さ

いので、任意単位で示している。尚、縦・横軸ともリニアスケールである。

【0062】図5からも明らかなように、本発明の電子放出素子は、放出電流  $I_e$  に関して次の3つの特徴的な性質を有する。

【0063】即ち、第1に、本素子はある電圧（閾値電圧と呼ぶ；図5中の  $V_{th}$ ）以上の素子電圧を印加すると急激に放出電流  $I_e$  が増加し、一方閾値電圧  $V_{th}$  以下では放出電流  $I_e$  が殆ど検出されない。つまり、放出電流  $I_e$  に対する明確な閾値電圧  $V_{th}$  を持った非線形素子である。

【0064】第2に、放出電流  $I_e$  が素子電圧  $V_f$  に単調増加依存するため、放出電流  $I_e$  は素子電圧  $V_f$  で制御できる。

【0065】第3に、アノード電極54（図4参照）に捕捉される放出電荷は、素子電圧  $V_f$  を印加する時間に依存する。つまり、アノード電極54に捕捉される電荷量は、素子電圧  $V_f$  を印加する時間により制御できる。

【0066】以上の説明より理解されるように、本発明の電子放出素子は、入力信号に応じて、電子放出特性を容易に制御できることになる。この性質を利用すると複数の電子放出素子を配して構成した電子源、画像形成装置等、多方面への応用が可能となる。

【0067】図5においては、素子電流  $I_f$  が素子電圧  $V_f$  に対して単調増加する（以下、「MI特性」という。）例を示したが、素子電流  $I_f$  が素子電圧  $V_f$  に対して電圧制御型負性抵抗特性（以下、「VCNR特性」という。）を示す場合もある（不図示）。これらの特性は、前述の工程を制御することで制御できる。

【0068】本発明を適用可能な電子放出素子の応用例について以下に述べる。本発明の電子放出素子を複数個基板上に配列し、例えば電子源あるいは、画像形成装置が構成できる。

【0069】電子放出素子の配列については、種々のものが採用できる。一例として、並列に配置した多数の電子放出素子の個々を両端で接続し、電子放出素子の行を多数個配し（行方向と呼ぶ）、この配線と直交する方向（列方向と呼ぶ）で、該電子放出素子の上方に配した制御電極（グリッドとも呼ぶ）により、電子放出素子からの電子を制御駆動する梯子状配置のものがある。これとは別に、電子放出素子をX方向及びY方向に行列状に複数個配し、同じ行に配された複数の電子放出素子の電極の一方を、X方向の配線に共通に接続し、同じ列に配された複数の電子放出素子の電極の他方を、Y方向の配線に共通に接続するものが挙げられる。このようなものは所謂単純マトリクス配置である。まず単純マトリクス配置について以下に詳述する。

【0070】本発明の電子放出素子については、前述した通り3つの特性がある。即ち、電子放出素子からの放出電子は、閾値電圧以上では、対向する素子電極間に印

加するパルス状電圧の波高値と幅で制御できる。一方、閾値電圧以下では、殆ど放出されない。この特性によれば、多数の電子放出素子を配置した場合においても、個々の素子にパルス状電圧を適宜印加すれば、入力信号に応じて、電子放出素子を選択して電子放出量を制御できる。

【0071】以下この原理に基づき、本発明の電子放出素子を複数配して得られる電子源基板について、図6を用いて説明する。図6において、71は電子源基板、72はX方向配線、73はY方向配線である。74は電子放出素子、75は結線である。

【0072】m本のX方向配線72は、 $D \times 1, D \times 2, \dots, D \times m$ からなり、真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等を用いて形成された導電性金属等で構成することができる。配線の材料、膜厚、幅は適宜設計される。Y方向配線73は、 $D_y 1, D_y 2, \dots, D_y n$ のn本の配線よりなり、X方向配線72と同様に形成される。これらm本のX方向配線72とn本のY方向配線73との間には、不図示の層間絶縁層が設けられており、両者を電氣的に分離している（m、nは、共に正の整数）。

【0073】不図示の層間絶縁層は、真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等を用いて形成された $SiO_2$ 等で構成される。例えば、X方向配線72を形成した基板71の全面或は一部に所望の形状で形成され、特に、X方向配線72とY方向配線73の交差部の電位差に耐え得るように、膜厚、材料、製法が適宜設定される。X方向配線72とY方向配線73は、それぞれ外部端子として引き出されている。

【0074】電子放出素子74を構成する一対の素子電極（不図示）は、それぞれm本のX方向配線72とn本のY方向配線73に、導電性金属等からなる結線75によって電氣的に接続されている。

【0075】配線72と配線73を構成する材料、結線75を構成する材料及び一対の素子電極を構成する材料は、その構成元素の一部あるいは全部が同一であっても、また夫々異なってもよい。これらの材料は、例えば前述の素子電極の材料より適宜選択される。素子電極を構成する材料と配線材料が同一である場合には、素子電極に接続した配線は素子電極ということもできる。

【0076】X方向配線72には、X方向に配列した電子放出素子74の行を選択するための走査信号を印加する不図示の走査信号印加手段が接続される。一方、Y方向配線73には、Y方向に配列した電子放出素子74の各列を入力信号に応じて変調するための、不図示の変調信号発生手段が接続される。各電子放出素子に印加される駆動電圧は、当該素子に印加される走査信号と変調信号の差電圧として供給される。

【0077】上記構成においては、単純なマトリクス配線を用いて、個別の素子を選択し、独立に駆動可能とす

ることができる。

【0078】このような単純マトリクス配置の電子源を用いて構成した画像形成装置について、図7と図8及び図9を用いて説明する。図7は、画像形成装置の表示パネルの一例を示す模式図であり、図8は、図7の画像形成装置に使用される蛍光膜の模式図である。図9は、NTSC方式のテレビ信号に応じて表示を行うための駆動回路の一例を示すブロック図である。

【0079】図7において、71は電子放出素子を複数配した電子源基板、81は電子源基板71を固定したリアプレート、86はガラス基板83の内面に蛍光膜84とメタルバック85等が形成されたフェースプレートである。82は支持枠であり、該支持枠82には、リアプレート81、フェースプレート86がフリットガラス等を用いて接続されている。88は外囲器であり、例えば大気中あるいは窒素中で、400～500℃の温度範囲で10分間以上焼成することで、封着して構成される。

【0080】74は、図1に示したような電子放出素子である。72、73は、電子放出素子の一対の素子電極と接続されたX方向配線及びY方向配線である。

【0081】外囲器88は、上述の如く、フェースプレート86、支持枠82、リアプレート81で構成される。リアプレート81は主に基板71の強度を補強する目的で設けられるため、基板71自体で十分な強度を持つ場合は別体のリアプレート81は不要とすることができる。即ち、基板71に直接支持枠82を封着し、フェースプレート86、支持枠82及び基板71で外囲器88を構成してもよい。一方、フェースプレート86とリアプレート81の間に、スペーサーと呼ばれる不図示の支持体を設置することにより、大気圧に対して十分な強度をもつ外囲器88を構成することもできる。

【0082】図8は、蛍光膜を示す模式図である。蛍光膜84は、モノクロームの場合は蛍光体のみで構成することができる。カラーの蛍光膜の場合は、蛍光体の配列により、ブラックストライプ（図8（a））あるいはブラックマトリクス（図8（b））等と呼ばれる黒色導電材91と蛍光体92とから構成することができる。ブラックストライプ、ブラックマトリクスを設ける目的は、カラー表示の場合、必要となる三原色蛍光体の各蛍光体92間の塗り分け部を黒くすることで混色等を目立たなくすることと、蛍光膜84における外光反射によるコントラストの低下を抑制することにある。黒色導電材91の材料としては、通常用いられている黒鉛を主成分とする材料の他、導電性があり、光の透過及び反射が少ない材料を用いることができる。

【0083】ガラス基板83に蛍光体を塗布する方法は、モノクローム、カラーによらず、沈澱法や印刷法等が採用できる。蛍光膜84の内面側には、通常メタルバック85が設けられる。メタルバックを設ける目的は、蛍光体の発光のうち内面側への光をフェースプレート8

10

20

30

40

50

6側へ鏡面反射することにより輝度を向上させること、電子ビーム加速電圧を印加するための電極として作用させること、外囲器内で発生した負イオンの衝突によるダメージから蛍光体を保護すること等である。メタルバックは、蛍光膜作製後、蛍光膜の内面側表面の平滑化处理（通常、「フィルミング」と呼ばれる。）を行い、その後A1を真空蒸着等を用いて堆積させることで作製できる。

【0084】フェースプレート86には、更に蛍光膜84の導電性を高めるため、蛍光膜84の外側面に透明電極（不図示）を設けてもよい。

【0085】前述の封着を行う際、カラーの場合は各色蛍光体と電子放出素子とを対応させる必要があり、十分な位置合わせが不可欠となる。

【0086】図7に示した画像形成装置は、例えば以下のようにして製造される。

【0087】外囲器88内は、前述の安定化工程と同様に、適宜加熱しながら、イオンポンプ、ソーブションポンプ等のオイルを使用しない排気装置により不図示の排気管を通じて排気し、 $10^{-7}$ Torr程度の真空度の有機物質の十分に少ない雰囲気にした後、封止が成される。外囲器88の封止後の真空度を維持するために、ゲッター処理を行うこともできる。これは、外囲器88の封止を行う直前あるいは封止後に、抵抗加熱あるいは高周波加熱等を用いた加熱により、外囲器88内の所定の位置に配置されたゲッター（不図示）を加熱し、蒸着膜を形成する処理である。ゲッターは通常Ba等が主成分であり、該蒸着膜の吸着作用により、例えば $1 \times 10^{-7}$ Torr以上の真空度を維持するものである。ここで、電子放出素子の活性化処理以降の工程は適宜設定できる。

【0088】次に、単純マトリクス配置の電子源を用いて構成した表示パネルに、NTSC方式のテレビ信号に基づいたテレビジョン表示を行うための駆動回路の構成例について、図9を用いて説明する。図9において、101は画像表示パネル、102は走査回路、103は制御回路、104はシフトレジスタ、105はラインメモリ、106は同期信号分離回路、107は変調信号発生器、 $V_x$ 及び $V_a$ は直流電圧源である。

【0089】表示パネル101は、端子 $D_{x1}$ 乃至 $D_{xm}$ 、端子 $D_{y1}$ 乃至 $D_{yn}$ 及び高圧端子87を介して外部の電気回路と接続している。端子 $D_{x1}$ 乃至 $D_{xm}$ には、表示パネル101内に設けられている電子源、即ち、 $m$ 行 $n$ 列の行列状にマトリクス配線された電子放出素子群を1行（ $n$ 素子）づつ順次駆動する為の走査信号が印加される。端子 $D_{y1}$ 乃至 $D_{yn}$ には、前記走査信号により選択された1行の電子放出素子の各素子の出力電子ビームを制御する為の変調信号が印加される。高圧端子87には、直流電圧源 $V_a$ より、例えば10K

から放出される電子ビームに、蛍光体を励起するのに十分なエネルギーを付与する為の加速電圧である。

【0090】走査回路102について説明する。同回路は、内部に $m$ 個のスイッチング素子（図中、 $S_1$ 乃至 $S_m$ で模式的に示している）を備えたものである。各スイッチング素子は、直流電圧源 $V_x$ の出力電圧もしくは0[V]（グラウンドレベル）のいずれか一方を選択し、表示パネル101の端子 $D_{x1}$ 乃至 $D_{xm}$ と電氣的に接続される。各スイッチング素子 $S_1$ 乃至 $S_m$ は、制御回路103が出力する制御信号 $Tscan$ に基づいて動作するものであり、例えばFETのようなスイッチング素子を組み合わせることにより構成することができる。

【0091】直流電圧源 $V_x$ は、本例の場合には電子放出素子の特性（電子放出閾値電圧）に基づき、走査されていない素子に印加される駆動電圧が電子放出閾値電圧以下となるような一定電圧を出力するよう設定されている。

【0092】制御回路103は、外部より入力される画像信号に基づいて適切な表示が行われるように、各部の動作を整合させる機能を有する。制御回路103は、同期信号分離回路106より送られる同期信号 $Tsync$ に基づいて、各部に対して $Tscan$ 、 $Tsft$ 及び $Tmry$ の各制御信号を発生する。

【0093】同期信号分離回路106は、外部から入力されるNTSC方式のテレビ信号から、同期信号成分と輝度信号成分とを分離するための回路で、一般的な周波数分離（フィルター）回路等を用いて構成できる。同期信号分離回路106により分離された同期信号は、垂直同期信号と水平同期信号より成るが、ここでは説明の便宜上 $Tsync$ 信号として図示した。前記テレビ信号から分離された画像の輝度信号成分は、便宜上DATA信号と表した。このDATA信号は、シフトレジスタ104に入力される。

【0094】シフトレジスタ104は、時系列的にシリアルに入力される前記DATA信号を、画像の1ライン毎にシリアル/パラレル変換するためのもので、前記制御回路103より送られる制御信号 $Tsft$ に基づいて動作する（即ち、制御信号 $Tsft$ は、シフトレジスタ104のシフトクロックであると言い換えてもよい。）。シリアル/パラレル変換された画像1ライン分のデータ（電子放出素子 $n$ 素子分の駆動データに相当）は、 $Id1$ 乃至 $Idn$ の $n$ 個の並列信号として前記シフトレジスタ104より出力される。

【0095】ラインメモリ105は、画像1ライン分のデータを必要時間の間だけ記憶する為の記憶装置であり、制御回路103より送られる制御信号 $Tmry$ に従って適宜 $Id1$ 乃至 $Idn$ の内容を記憶する。記憶された内容は、 $Id'1$ 乃至 $Id'n$ として出力され、変調信号発生器107に入力される。

【0096】変調信号発生器107は、画像データI

$d'1$ 乃至 $Id'n$ の各々に応じて、電子放出素子の各々を適切に駆動変調する為の信号源であり、その出力信号は、端子 $Dy1$ 乃至 $Dyn$ を通じて表示パネル101内の電子放出素子に印加される。

【0097】前述したように、本発明の電子放出素子は放出電流 $I_e$ に関して以下の基本特性を有している。即ち、電子放出には明確な閾値電圧 $V_{th}$ があり、 $V_{th}$ 以上の電圧が印加された時のみ電子放出が生じる。電子放出閾値以上の電圧に対しては、素子への印加電圧の変化に応じて放出電流も変化する。このことから、本素子にパルス状の電圧を印加する場合、例えば電子放出閾値電圧以下の電圧を印加しても電子放出は生じないが、電子放出閾値電圧以上の電圧を印加する場合には電子ビームが出力される。その際、パルスの波高値 $V_m$ を変化させることにより、出力電子ビームの強度を制御することが可能である。また、パルスの幅 $P_w$ を変化させることにより、出力される電子ビームの電荷の総量を制御することが可能である。

【0098】従って、入力信号に応じて電子放出素子を変調する方式としては、電圧変調方式とパルス幅変調方式等が採用できる。電圧変調方式を実施するに際しては、変調信号発生器107としては、一定長さの電圧パルスを発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの波高値を変調できるような電圧変調方式の回路を用いることができる。パルス幅変調方式を実施するに際しては、変調信号発生器107として、一定の波高値の電圧パルスを発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用いることができる。

【0099】シフトレジスタ104やラインメモリ105は、デジタル信号式のものでもアナログ信号式のものでも採用できる。画像信号のシリアル/パラレル変換や記憶が所定の速度で行なわれれば良いからである。

【0100】デジタル信号式を用いる場合には、同期信号分離回路106の出力信号DATAをデジタル信号化する必要があるが、これには同期信号分離回路106の出力部にA/D変換器を設ければ良い。これに関連してラインメモリ105の出力信号がデジタル信号かアナログ信号かにより、変調信号発生器107に用いられる回路が若干異なったものとなる。即ち、デジタル信号を用いた電圧変調方式の場合、変調信号発生器107には、例えばD/A変換回路を用い、必要に応じて増幅回路等を付加する。パルス幅変調方式の場合、変調信号発生器107には、例えば高速の発振器及び発振器の出力する波数を計数する計数器(カウンタ)及び計数器の出力値と前記メモリの出力値を比較する比較器(コンパレータ)を組み合わせた回路を用いる。必要に応じて、比較器の出力するパルス幅変調された変調信号を電子放出素子の駆動電圧にまで電圧増幅するための増幅器を付加することもできる。

【0101】アナログ信号を用いた電圧変調方式の場合、変調信号発生器107には、例えばオペアンプ等を用いた増幅回路を採用でき、必要に応じてレベルシフト回路等を付加することもできる。パルス幅変調方式の場合には、例えば電圧制御型発振回路(VCO)を採用でき、必要に応じて電子放出素子の駆動電圧にまで電圧増幅するための増幅器を付加することもできる。

【0102】このような構成をとり得る本発明を適用可能な画像形成装置においては、各電子放出素子に、容器外端子 $Dx1$ 乃至 $Dxm$ 、 $Dy1$ 乃至 $Dyn$ を介して電圧を印加することにより、電子放出が生じる。高圧端子87を介してメタルバック85あるいは透明電極(不図示)に高圧を印加し、電子ビームを加速する。加速された電子は、蛍光膜84に衝突し、発光が生じて画像が形成される。

【0103】ここで述べた画像形成装置の構成は、本発明を適用可能な画像形成装置の一例であり、本発明の技術思想に基づいて種々の変形が可能である。入力信号についてはNTSC方式を挙げたが、入力信号はこれに限られるものではなく、PAL、SECAM方式等の他、これらよりも多数の走査線からなるTV信号(例えば、MUSE方式をはじめとする高品位TV)方式をも採用できる。

【0104】次に、前述の梯子型配置の電子源及び画像形成装置について、図10及び図11を用いて説明する。

【0105】図10は、梯子型配置の電子源の一例を示す模式図である。図10において、110は電子源基板、111は電子放出素子である。112は、電子放出素子111を接続するための共通配線 $D1 \sim D10$ であり、これらは外部端子として引き出されている。電子放出素子111は、基板110上に、X方向に並列に複数個配置されている(これを素子行と呼ぶ)。この素子行が複数個配置されて、電子源を構成している。各素子行の共通配線間に駆動電圧を印加することで、各素子行を独立に駆動させることができる。即ち、電子ビームを放出させたい素子行には、電子放出閾値以上の電圧を印加し、電子ビームを放出させたくない素子行には、電子放出閾値以下の電圧を印加する。各素子行間に位置する共通配線 $D2 \sim D9$ は、例えば $D2$ と $D3$ を一体の同一配線とすることもできる。

【0106】図11は、梯子型配置の電子源を備えた画像形成装置におけるパネル構造の一例を示す模式図である。120はグリッド電極、121は電子が通過するための開口、 $D1$ 乃至 $Dm$ は容器外端子、 $G1$ 乃至 $Gn$ はグリッド電極120と接続された容器外端子である。110は各素子行間の共通配線を同一配線とした電子源基板である。図11においては、図7、図10に示した部位と同じ部位には、これらの図に付したのと同じ符号を付している。ここに示した画像形成装置と、図7に示

した単純マトリクス配置の画像形成装置との大きな違いは、電子源基板110とフェースプレート86の間にグリッド電極120を備えているか否かである。

【0107】図11においては、基板110とフェースプレート86の間には、グリッド電極120が設けられている。グリッド電極120は、電子放出素子111から放出された電子ビームを変調するためのものであり、梯子型配置の素子行と直交して設けられたストライプ状の電極に電子ビームを通過させるため、各素子に対応して1個ずつ円形の開口121が設けられている。グリッド電極の形状や配置位置は、図11に示したものに限定されるものではない。例えば、開口としてメッシュ状に多数の通過口を設けることもでき、グリッド電極を電子放出素子の周囲や近傍に設けることもできる。

【0108】容器外端子D1乃至Dm及びグリッド容器外端子G1乃至Gnは、不図示の制御回路と電気的に接続されている。

【0109】本例の画像形成装置では、素子行を1列ずつ順次駆動（走査）して行くのと同期してグリッド電極列に画像1ライン分の変調信号を同時に印加する。これにより、各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、画像を1ラインずつ表示することができる。

【0110】以上説明した本発明の画像形成装置は、テレビジョン放送の表示装置、テレビ会議システムやコンピュータ等の表示装置の他、感光性ドラム等を用いて構成された光プリンターとしての画像形成装置等としても用いることができる。

【0111】

【実施例】以下に、具体的な実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される範囲内での各要素の置換や設計変更がなされたものをも包含する。

【0112】〔実施例1〕本実施例に係わる電子放出素子の構成は、図1と同様である。図1において、1は基板、2と3は素子電極、4は間隙部、5は高融点金属、6は電子放出部である。

【0113】本実施例に係わる電子放出素子の製造法は、基本的には図2と同様であり、以下、図1及び図2を用いて、本実施例に係わる素子の構成及び製造法を順を追って説明する。

【0114】基板1として石英基板を用い、これを有機溶剤によって十分に洗浄後、該基板1上に、厚さ5nmのTi、及び厚さ30nmのPtを真空蒸着し、電極膜8を形成した（図2（a））。

【0115】次に、タングステンカルボニル（ $W(CO)_6$ ）ガスを導入した雰囲気下において、ガリウムイオンを用いたFIBにより電極膜8を局所的に除去し、幅 $L=30nm$ の間隙部4を形成して、長さ $W=300\mu m$ の素子電極2、3を形成すると同時に、該間隙部4の両脇にタングステン（高融点金属5）を堆積させた（図

2（b））。

【0116】次に、上記素子を図4の真空処理装置の真空容器55内に設置し、ロータリーポンプ56にて排気し、真空容器55内を約 $2 \times 10^{-3} Torr$ の真空度とした。この後、電源51より、素子電極2、3間に電圧を印加して活性化処理を行い、電子放出部6を形成した（図2（c））。活性化処理に用いた電圧波形は図3（a）に示したものである。

【0117】本実施例の活性化処理では、図3（a）中のT1を0.5ms、T2を10msとし、三角波の波高値（活性化時のピーク電圧）は16Vとし、1時間行った。

【0118】その後、排気ポンプをイオンポンプを用いた超真空排気装置に切り換え、真空容器55内の真空度を $3 \times 10^{-6} Torr$ とした後、電子放出特性を評価した。

【0119】本実施例では、アノード電極54と電子放出素子間の距離Hを5mm、アノード電極の電位を1KVとし、素子電極2、3間に素子電圧を印加し、その時に流れる素子電流If及び放出電流Ieを測定したところ、図5に示したような電圧-電流特性が得られた。本素子では、素子電圧7V程度から急激に放出電流Ieが増大し、素子電圧14Vでは素子電流Ifが1.2mA、放出電流Ieが1.8 $\mu A$ となり、電子放出効率 $\eta = Ie / If (\%)$ は0.15%であった。

【0120】また、本実施例の素子を、パルス幅1ms、パルス間隔2msの矩形波で一定時間駆動したところ、素子電流Ifが1.0mA、放出電流Ieが1.2 $\mu A$ となり、電子放出効率 $\eta = Ie / If (\%)$ は0.12%であった。通常、電子放出素子を画像形成装置として利用する場合、パルス幅0.1ms、パルス間隔10ms程度であるから、上記連続駆動は、通常の駆動条件の50倍程度の加速試験に相当する。

【0121】また、本素子の素子電極間の間隙部周辺をFE-SEMで観察したところ、間隙部4には数nmの粒径をもつ粒状物が密集した形態が確認され、更にこれをオージェ電子分光分析したところ、炭素の強いピークが検出された。

【0122】〔実施例2〕素子電極材料としてパラジウムを用いたこと以外は、実施例1と同様にして素子電極2、3、間隙部4、高融点金属5の作製を行った。

【0123】本実施例での活性化処理は、超高真空に排気された真空装置内に、アセトン $1 \times 10^{-3} Torr$ を導入した雰囲気にて行った。活性化処理に用いたパルス波形は矩形波であり、波高値は10Vから18Vまで40分かけて漸次的に増加させた。

【0124】この活性化処理の後、アセトンを排気し超高真空下において素子特性を測定したところ、素子電流Ifが4.0mA、放出電流Ieが4.4 $\mu A$ となり、電子放出効率 $\eta = Ie / If (\%)$ は0.11%であつ

た。

【0125】この素子を、実施例1と同様に、パルス幅1ms、パルス間隔2msの矩形波で実施例1と同様の連続駆動したところ、素子電流 $I_f$ が3.0mA、放出電流 $I_e$ が3.0 $\mu$ Aとなり、電子放出効率 $\eta = I_e / I_f (\%)$ は0.10%であった。

【0126】[実施例3] 本実施例は、多数の電子放出素子を単純マトリクス配置した電子源を用いて、画像形成装置を作製した例である。

【0127】複数対の素子電極がマトリクス配線された基板の一部の平面図を図12に示す。また、図中のA-A'断面図を図13に示す。但し、図12、図13で同じ符号で示したものは、同じ部材を示す。ここで1は基板、72は図9のDxmに対応するX方向配線（下配線とも呼ぶ）、73は図9のDynに対応するY方向配線（上配線とも呼ぶ）、2と3は素子電極、161は層間絶縁層、162は素子電極2と下配線72との電気的接続のためのコンタクトホールである。

【0128】まず、本実施例の電子源の製造方法を、図14及び図15を用いて工程順に従って具体的に説明する。尚、以下に説明する工程-a~hは、それぞれ図14の(a)~(d)及び図15の(e)~(f)に対応する。

#### 【0129】工程-a

清浄化した青板ガラス上に厚さ0.5 $\mu$ mのシリコン酸化膜をスパッタ法で形成した基板1上に、真空蒸着により厚さ5nmのCr、厚さ600nmのAuを順次積層した後、ホトレジスト(AZ1370/ヘキスト社製)をスピンナーにより回転塗布、ベークした後、ホトマスク像を露光、現像して、下配線72のレジストパターンを形成し、Au/Cr堆積膜をウェットエッチングして、所望の形状の下配線72を形成した。

#### 【0130】工程-b

次に、厚さ1.0 $\mu$ mのシリコン酸化膜からなる層間絶縁層161をRFスパッタ法により堆積した。

#### 【0131】工程-c

上記工程で堆積したシリコン酸化膜にコンタクトホール162を形成するためのホトレジストパターンを作り、これをマスクとして層間絶縁層161をエッチングしてコンタクトホール162を形成した。エッチングはCF<sub>4</sub>とH<sub>2</sub>ガスを用いたRIE(Reactive Ion Etching)法によった。

#### 【0132】工程-d

次に実施例1と同様、素子電極材料を堆積させた後、タングステンカルボニル(W(CO)<sub>6</sub>)ガスを導入した雰囲気下において、ガリウムイオンを用いたFIB加工技術により、素子電極2,3を形成すると同時に、間隙部4の両脇にタングステン(高融点金属5)を堆積させた。

#### 【0133】工程-e

素子電極2,3の上に上配線73のホトレジストパターンを形成した後、厚さ5nmのTi、厚さ500nmのAuを順次真空蒸着により堆積し、リフトオフにより不要の部分を除去して、所望の形状の上配線83を形成した。

#### 【0134】工程-f

コンタクトホール162部分以外にレジストを塗布するようなパターンを形成し、真空蒸着により厚さ5nmのTi、厚さ500nmのAuを順次堆積した。リフトオフにより不要の部分を除去することにより、コンタクトホール162を埋め込んだ。

【0135】以上の工程により、絶縁性基板1上に下配線72、層間絶縁層141、上配線73、素子電極2,3、間隙部4、高融点金属5を形成した。

【0136】次に、以上のようにして作製した複数対の素子電極がマトリクス配線された基板1(図12)を用いて画像形成装置を作製した。作製手順を図7と図8を用いて説明する。

【0137】まず、上記複数対の素子電極がマトリクス配線された基板1(図12)をリアプレート81上に固定した後、基板1の5mm上方に、フェースプレート86(ガラス基板83の内面に蛍光膜84とメタルバック85が形成されて構成される)を支持棒82を介して配置し、フェースプレート86、支持棒82、リアプレート81の接合部にフリットガラスを塗布し、大気中で430℃で10分以上焼成することで封着した(図7)。なお、リアプレート81への基板1の固定もフリットガラスで行った。

【0138】図7において、74は電子放出素子、72,73はそれぞれX方向及びY方向の配線である。

【0139】蛍光膜84は、カラーを実現するために、ストライプ形状(図8(a)参照)の蛍光体とし、先にブラックストライプを形成し、その間隙部にスラリー法により各色蛍光体92を塗布して蛍光膜84を作製した。ブラックストライプの材料としては、通常よく用いられている黒鉛を主成分とする材料を用いた。

【0140】また、蛍光膜84の内面側にはメタルバック85を設けた。メタルバック85は、蛍光膜84の作製後、蛍光膜84の内面側表面の平滑化処理(通常、フィリミングと呼ばれる)を行い、その後、A1を真空蒸着することで作製した。

【0141】フェースプレート86には、更に蛍光膜84の導電性を高めるため、蛍光膜84の外側面に透明電極を設ける場合もあるが、本実施例ではメタルバック85のみで十分な導電性が得られたので省略した。

【0142】前述の封着を行う際、カラーの場合は各色蛍光体92と電子放出素子74とを対応させなくてはならないため、十分な位置合わせを行った。

【0143】以上のようにして完成した外囲器88内の雰囲気を排気管(不図示)を通じロータリーポンプにて

21

排気し、容器外端子Dx1乃至DxmとDy1乃至Dy<sub>n</sub>を通じ素子電極2、3間に実施例1と同様のパルス電圧を印加し、素子電流If、放出電流Ieを測定しながら活性化処理を行った。

【0144】この後、不図示の排気管を通じ、外囲器88内を10<sup>-6</sup>Torr程度の真空度まで排気し、該排気管をガスバーナーで熱することで溶着し、外囲器88の封止を行った。最後に、封止後の真空度を維持するために、高周波加熱法でゲッター処理を行った。ゲッターはBa等を主成分とした。

【0145】以上のようにして完成した本発明の画像形成装置において、容器外端子Dx1乃至DxmとDy1乃至Dy<sub>n</sub>を通じ、走査信号及び変調信号を不図示の信号発生手段より夫々印加することにより電子放出させ、高圧端子87を通じてメタルバック84に数kV以上の高圧を印加して、電子ビームを加速し、蛍光膜84に衝突させ、励起・発光させることで画像を表示した。

【0146】本実施例における画像表示装置は、高輝度で均一な画像を精度良く表示することができた。

【0147】

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば、電子放出素子の電子放出部の位置及び形状を、各電子放出素子の間で一定にすることができるので、素子特性を均一化できる。また、電子放出部周辺に高融点金属を堆積させたことにより、電子放出効率が高く、耐久性に優れた電子放出素子を実現できる。

【0148】また、多数の電子放出素子を配列形成し、入力信号に応じて電子を放出する電子源においては、各電子放出素子の電子放出特性の均一化が実現され、かかる電子源を用いた画像形成装置においては、輝度むら・輝度低下等の画像品位の低下や消費電力の増大の問題も解消され、高品位な画像形成装置、例えばカラーフラットテレビが実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電子放出素子の一例である平面型の電子放出素子を模式的に示した図である。

【図2】図1の電子放出素子の製造方法の一例を説明するための図である。

【図3】本発明の電子放出素子の製造に際して採用できる活性化処理における電圧波形の一例を示す模式図である。

【図4】本発明の電子放出素子の製造に用いることのできる真空処理装置（測定評価装置）の一例を示す概略構成図である。

【図5】本発明の電子放出素子の放出電流Ieおよび素子電流Ifと素子電圧Vfの関係の典型的な例を示す図である。

【図6】単純マトリクス配置の本発明の電子源の概略構成図である。

【図7】単純マトリクス配置の電子源を用いた本発明の

22

画像形成装置に用いる表示パネルの概略構成図である

【図8】図7の表示パネルにおける蛍光膜を示す図である。

【図9】図7の表示パネルを駆動する駆動回路の一例を示す図である。

【図10】梯子型配置の本発明の電子源の概略平面図である。

【図11】梯子型配置の電子源を用いた本発明の画像形成装置に用いる表示パネルの概略構成図である。

10 【図12】実施例3にて示す単純マトリクス配置の電子源の部分平面図である。

【図13】図12の電子源の部分断面図である。

【図14】図12の電子源の製造方法を説明するための図である。

【図15】図12の電子源の製造方法を説明するための図である。

【図16】従来例の表面伝導型電子放出素子の平面図である。

【符号の説明】

20 1 基板

2, 3 素子電極

4 間隙部

5 高融点金属

6 電子放出部

7 導電性膜

8 電極膜

50 素子電流Ifを測定するための電流計

51 電子放出素子に素子電圧Vfを印加するための電源

30 52 電子放出部5より放出される放出電流Ieを測定するための電流計

53 アノード電極54に電圧を印加するための高圧電源

54 電子放出部5より放出される電子を捕捉するためのアノード電極

55 真空容器

56 排気ポンプ

71 電子源基板

72 X方向配線

40 73 Y方向配線

74 電子放出素子

75 結線

81 リアプレート

82 支持枠

83 ガラス基板

84 蛍光膜

85 メタルバック

86 フェースプレート

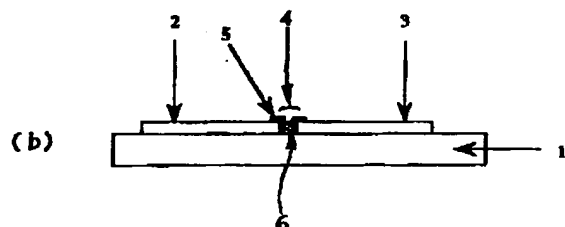
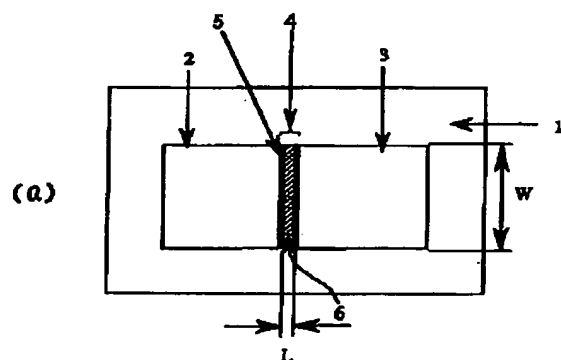
87 高圧端子

50 88 外囲器

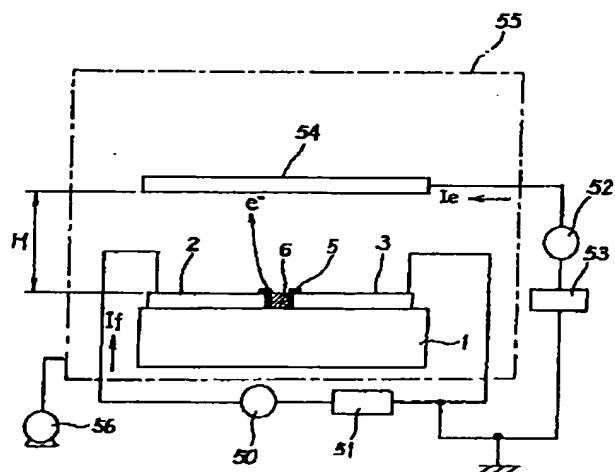
23

- 91 黒色導電材  
92 蛍光体  
101 表示パネル  
102 走査回路  
103 制御回路  
104 シフトレジスタ  
105 ラインメモリ  
106 同期信号分離回路  
107 変調信号発生器

【図1】



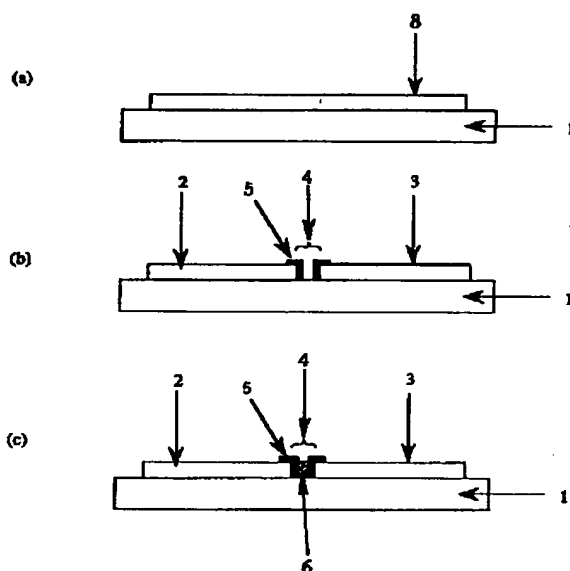
【図4】



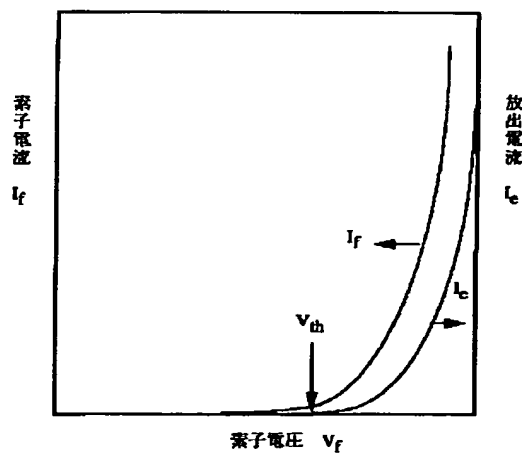
24

- $V_x, V_a$  直流電圧源  
110 電子源基板  
111 電子放出素子  
112 電子放出素子を配線するための共通配線  
120 グリッド電極  
121 電子が通過するための開口  
161 層間絶縁層  
162 コンタクトホール

【図2】

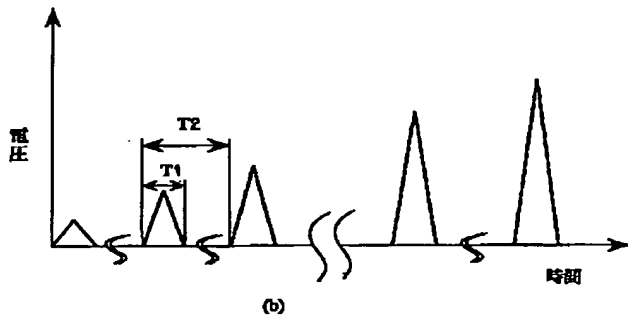
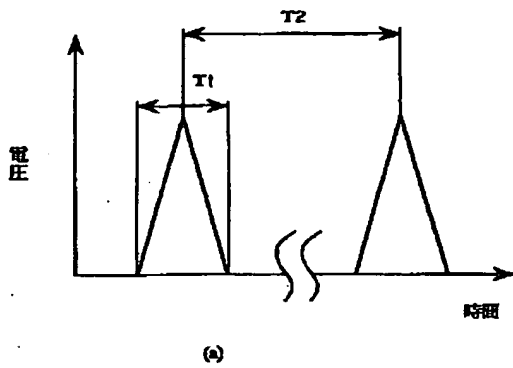


【図5】

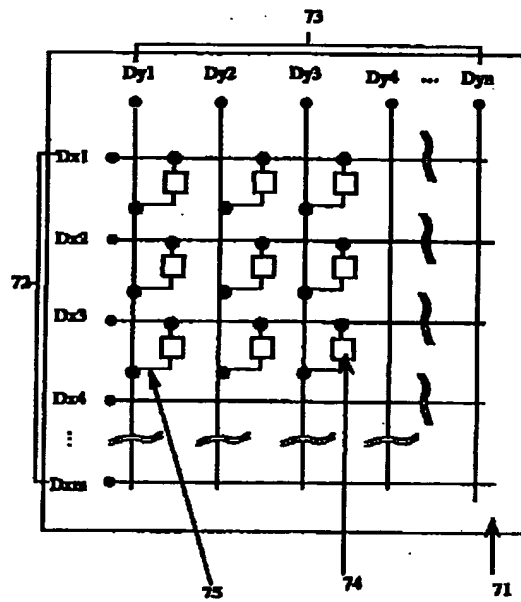




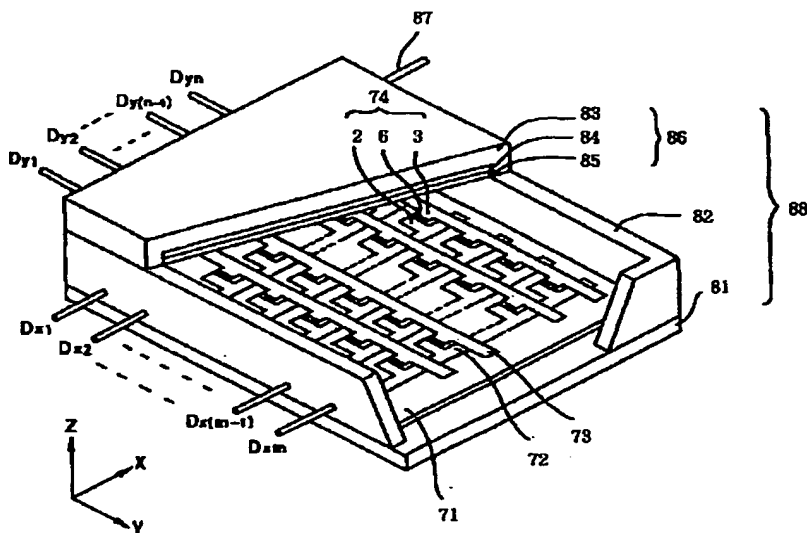
【図3】



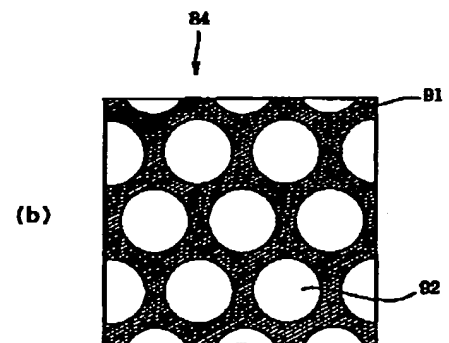
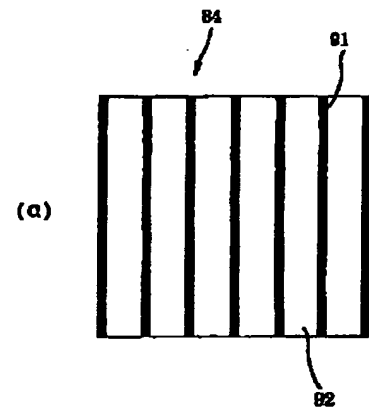
【図6】



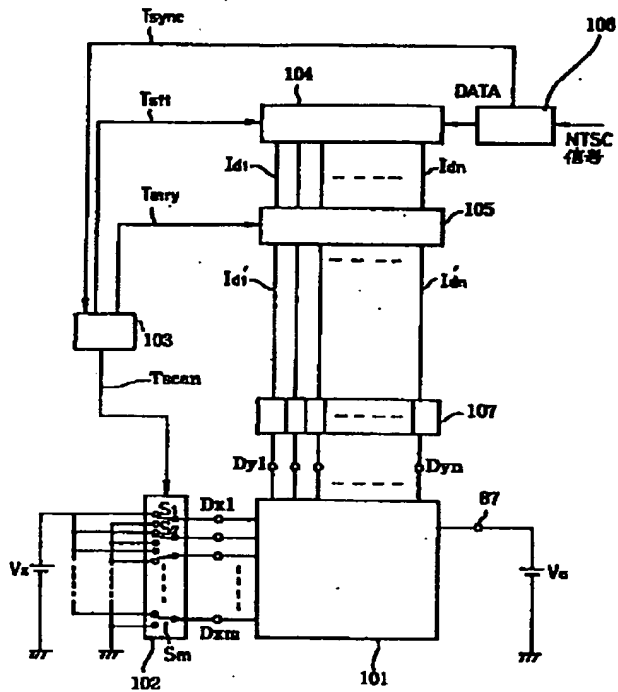
【図7】



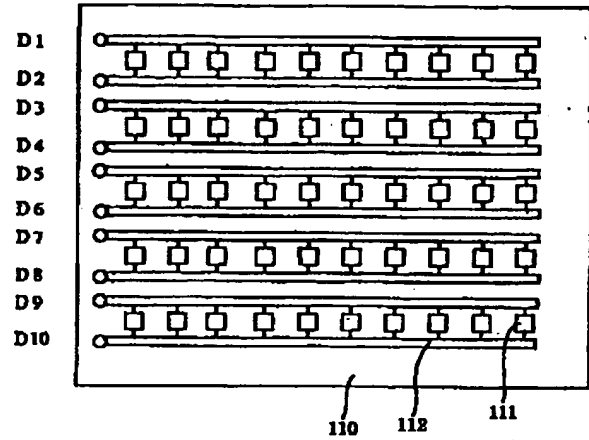
【図8】



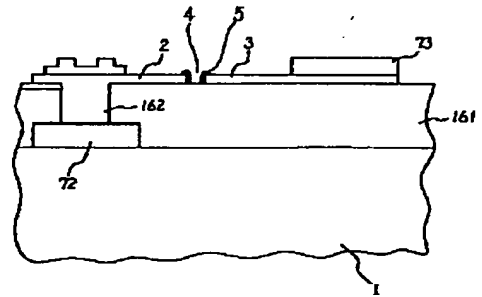
【図9】



【図10】

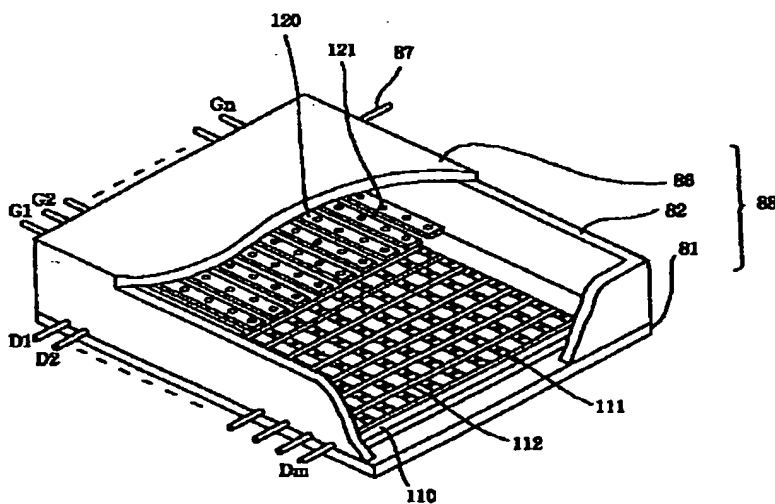


【図13】

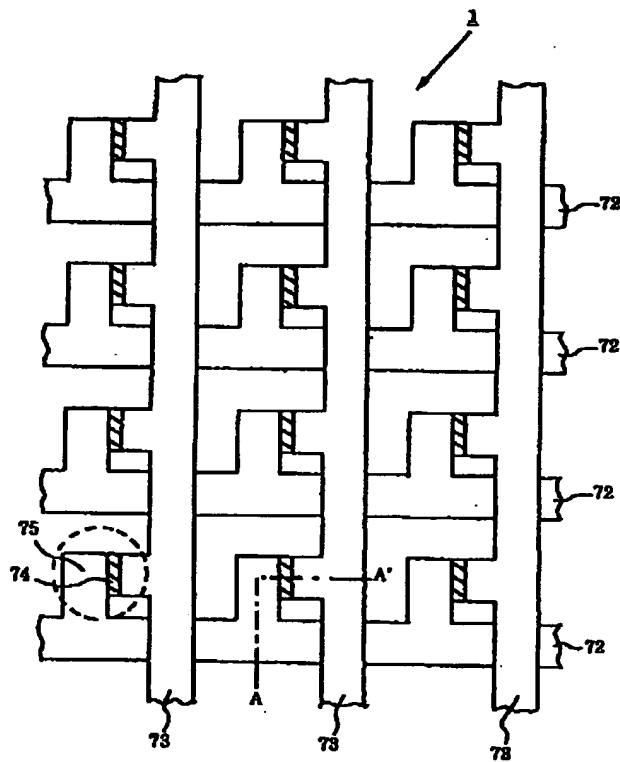


A-A' 断面図

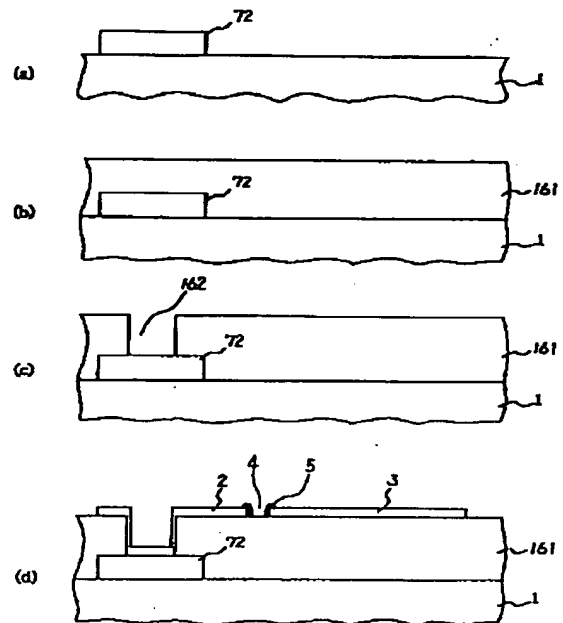
【図11】



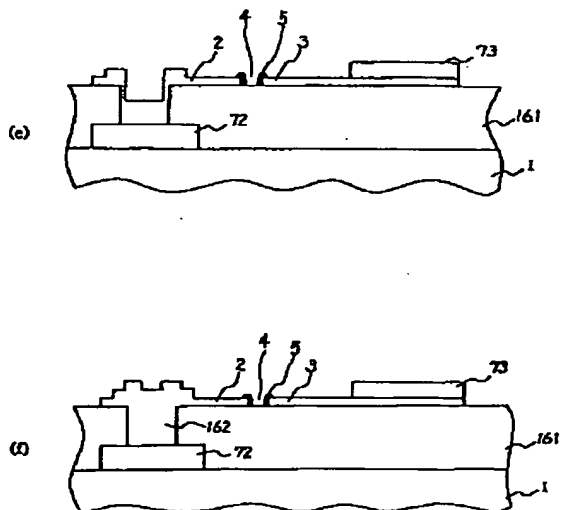
【図12】



【図14】



【図15】



【図16】

